

TED オリジナル(inrevium)製品実装方法

1 . 対象製品 T E 7 7 2 0 P F

2 . 実装方法、条件

手はんだ付け

- ・ 温度 400 3 秒以内

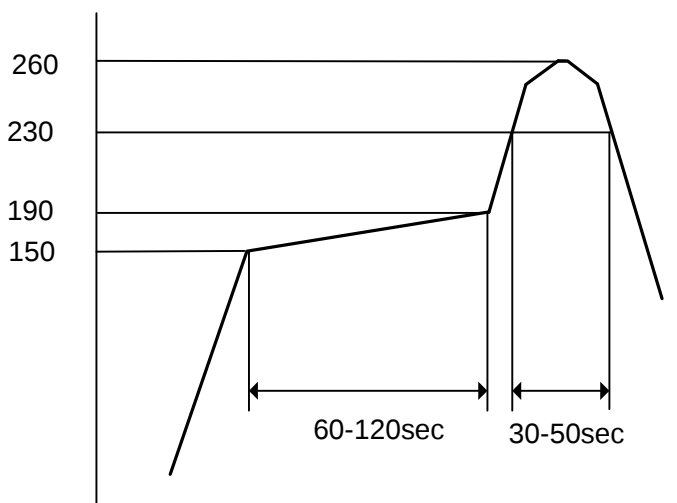
はんだ全面ディップ

- ・ 実装不可

はんだリフロー

- ・ 保管は 30℃、85%RH 以下の環境で 24 ヶ月以内に使用して下さい。
- ・ 開封後に湿度インジケータの 30%検出部が完全にピンク色になっていた場合、または有効期限が過ぎていた場合には高温での排湿処理(125℃、20h)を実施して下さい。
- ・ 排湿処理の実施に際しては、静電気によるデバイスの破壊防止を行って下さい。
- ・ 防湿梱包開封後は、30℃ / RH 70%以下の環境下で保管し7日以内に実装して下さい。尚、上記許容期間を過ぎた製品につきましては、実装前に必ずベーキング処理(125℃、20h)を実施願います。
- ・ リフロー回数は許容保管期間内において2回までです。

1) 温風リフロー、遠中赤外線リフロー温度プロファイル



プリヒート：温度 150-190
 時間 60-120 秒
リフロー：温度 230℃以上
 時間 30-50 秒以内
ピーク温度： 温度 260